

全国化工设备设计技术中心站

化设站（2018）函字 009 号

关于举办 2018 年 SW6 软件用户研讨班的预通知

为了帮助 SW6 软件用户更好的理解和掌握软件的使用特点，我站将于 2018 年 10 月 30 日至 11 月 2 日在福建省福州市举办 SW6 软件用户研讨班，届时将由本软件部分主要编制和维护人员进行讲解，同时将安排时间为参会人员答疑，欢迎各软件使用单位派人员参加。

现将有关事项通知如下：

一、培训内容

由软件主要编制和维护人员介绍 SW6-2011v3.1 软件中标准材料数据库的构成和使用，用户材料数据库管理程序的使用方法；筒体、封头、法兰、开孔补强等主要受压元件的计算方法以及输入数据和计算输出数据的说明；多鞍座卧式容器、塔式容器、各类热交换器设计计算在 SW6-2011v3.1 软件中按标准采用的方法说明，以及在使用软件计算时应注意的事项等。

二、培训时间：2018 年 10 月 30 日-11 月 2 日，10 月 30 日报到。

三、培训地点：福建省福州市

四、培训费用

1. 会务费：800 元 / 人。
2. 研讨班期间，统一安排住宿，费用自理。

五、联系人

姓名：常平江

电话：021-32140411-816

电邮：pjchang@tced.com

传真：021-62489867

网址：<http://www.tced.com>

六、报名方式

1. 网上报名：www.tced.com，“快速导航”-“培训报名”，在下拉菜单中选择“2018 年 SW6 软件用户研讨班”，按要求填妥姓名、联系方式等相关报名信息；

2. 电邮或传真报名: 下载并填妥本通知附件的“回执”后, 电邮或传真至我站联系人。

七、其他事项

1. 本期研讨班报名截止时间: 2018年9月20日, 正式通知将在9月20日后寄发。
2. 本期研讨班计划人数 200 人, 额满即止。
3. 会务费汇款账号及截止日期:
 银行户名: 上海迅羽化工工程高技术中心
 开户银行: 中国工商银行上海市延平路支行
 银行账号: 1001267609014400714
 发票内容: 会务费
 汇款截止日期: 2018年9月20日
4. 汇款后, 请将汇款凭证和开票信息(单位名称、统一社会信用代码、地址、电话、开户银行及账号, 加盖单位公章)电邮或传真至我站联系人。
5. 若报到时缴纳会务费, 则需现金缴纳, 且由本期研讨班承办单位开具培训费(或会务费)发票。
6. 若同时参加 2018 年第 1 期压力容器设计人员培训班和 SW6 软件用户研讨班, 会务费(培训费)可合并优惠为 1900 元/人。

附件: 报名回执



主题词: SW6 软件 研讨班 通知

附件：

**2018 年第 1 期压力容器设计人员培训班
及 SW6-2011 软件用户研讨班
报名回执**

单位名称			
通讯地址			邮政编码
联系人	姓名	所在部门	
	电话	电子信箱	

增值税发票类型及开票信息

增值税发票类型	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票
单位名称		
统一社会信用代码		
地址、电话		
开户银行及账号		

参加培训人员

序号	姓名	性别	电话/手机/电子信箱	设计人员 培训班	SW6 用户 研讨班	住宿要求

- 注：1. 为便于联系，请至少填写一个电子信箱。
2. 请在报名参加的培训班下方的空格内打“√”。
3. 请选择“培训费（会务费）”所需开具的增值税发票类型，并填写增值税发票开票信息。

（单位公章）
2018 年 月 日